EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 01209442

PUBLICATION DATE

23-08-89

APPLICATION DATE

: 18-02-88

APPLICATION NUMBER

63033933

(OR1) » (1) (Q R 1) .

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR: MURAKAMI KANJI;

INT.CL.

: G03C 1/71 C09D 3/58 G03C 1/00 //

C08G 59/40

TITLE

: PHOTOSETTING TYPE RESIST RESIN

COMPOSITION FOR CHEMICAL

PLATING

ABSTRACT: PURPOSE: To improve plating liquid resistance by incorporating a multifunctional epoxy resin, specific phosphate compd. and photo-cation polymn. initiator into the compsn.

> CONSTITUTION: This compsn. contains the epoxy resin which has at least two glycidyl ester groups in 1mol. and in which the glycidyl ester groups are directly bonded to an arom. ring or cyclohexane ring, the phosphate compd. expressed by formula I and a photosensitive arom. onium salt. In formula I, R⁰ denotes an org. group having an epoxy group; R¹ denotes an org. group having a radical polymerable

functional group; R² denotes an org. group except R⁰,

R1; (a), (b) are 1 or 2; (c) is 0 or 1, and a+b+c=3. The plating liquid resistance

is thereby improved.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

XP-002415426

(C) WPI / Thomson

- AN 1989-288054 [40]
- AP JP19880033933 19880218
- PR JP19880033933 19880218
- TI Photocurable resist resin compsn. for chemical plating contains epoxy resin contg. glycidyl either gps., phosphoric ester, and light-detective aromatic onium salt
- IW PHOTOCURABLE RESIST RESIN COMPOSITION CHEMICAL PLATE CONTAIN EPOXY GLYCIDYL GROUP PHOSPHORIC ESTER LIGHT DETECT AROMATIC ONIUM SALT
- IN KAWAMOTO M; MORIKAWA T; MURAKAMI K; MURAMOTO H; TSUDA H
- PA (HITA) HITACHI LTD
 - (NIPS) NIPPON SODA CO
- PN JP1209442
- A 19890823 DW198940
- PD 1989-08-23
- IC C08G59/40; C09D3/58; G03C1/71
- DC A89 E11 G02 G06
 - P83
 - V04
- AB The photocurable resin compsn. contains (A) an epoxy resin having at least two glycidyl ether gps., which link with an aromatic ring or cyclohexane ring directly, in the mol.; (B) a phosphoric ester of general formula (I); where, R = an organic gp. contg. an epoxy gp.; R1 = an organic gp. contg. a radically polymerisable functional gp.; R2 = an organic gp. other than R3 and R1; a and b = each 1 or 2; c = 0 or 1; and a+b+c = 3; and (C) is a light detective aromatic onium salt. The wt. ratios between components are pref. (A)/(A)+(B) = 99-40 and (C)/(A)+(B)+(other resin) = 0.1-20.
 - USE/ADVANTAGE :

Useful as a resist ink for screen printing used in the prepn. of PCBs, and also used as a photoresist, solder resist, protective coating, offset or rotary printing ink etc.. By using the compsn., a resist pattern for chemical plating may be formed by screen printing and a high-density circuit may be obtd.. The compsn. shows good adhesion to the substrate and compared with conventional thermal curing type resin compsns., it enables the curing process to be shortened significantly.

Page 1

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平1-209442

®Int. Cl. ⁴	酸品	別記号 庁	内整理番号	43公開	平成1年(1989)8月23日
		2 2 K A	7267-2H 7038-4 J 7267-2H **		
G 03 C 1	/00 3		審查請求	未請求	請求項の数 2 (全11頁)

会発明の名称 化学めつき用光硬化型レジスト樹脂組成物

②特 願 昭63-33933

②出 願 昭63(1988) 2月18日

⑫発 明 者 森川 隆 男

千葉県市原市五井南海岸12-54 日本曹達株式会社機能製

品研究所内

⑩発 明 者 村 本 博 雄

千葉県市原市五井南海岸12-54 日本曹達株式会社機能製

品研究所内

⑩発明者 津田 秀雄

千葉県市原市五井南海岸12-54 日本曹達株式会社機能製

品研究所内

⑪出 願 人 日本曹達株式会社⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区大手町2丁目2番1号東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑦出 願 人 株式会在日立製作所⑦代 理 人 弁理士 横山 吉美 最終頁に続く

男 超 3

1 発明の名称

化学めっき用光硬化型レジスト樹脂組成物

2 特許請求の範囲

III 下記成分 A . B および C を含有することを特徴とする化学 めっき用光 関化型レジスト 樹脂組成物

成分A:1分子中に少なくとも2個のグリシジルエーテル基を有し、かつ、このグリシジルエーテル基が芳香環またはシクロヘキサン関に直接結合したエポキシ樹脂

成分 B ; 下配一股式

(ここに、R。 は、エポキシ 基を有する有機ない R! は、ラジカル 連合性官能 基を有する有機 基および R ! は、R。R! 以外の有機 基を表し、 a および b は、1 または 2 、 c は 0 または 1 であり、かつ a + b - c = 3 である。) で安されるリン酸エステル化合物

成分C:光感知性芳香族オニウム塩

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、化学めっき用光硬化型レジスト制脂組成物に係り、さらに詳しくは、エポキシ制脂を主硬化成分とする光カチオン重合系に特定のリン酸エステル化合物を配合したスクリーン印刷用のレジストインキ組成物に関する・

本発明の化学めっき用光硬化型レジスト樹脂組成物は、印刷性に優れ、かつ、接着例付きのブリント配線板の接着削表面上での硬化性および接着削表面への密性に優れることから、化学めっき

法により回路を形成する工程を含むアディティブ

特開平1-209442(2)

法によるプリント配線板製造の化学めっき用レジストの形成に好適に使用される。

(従来の技術)

ブリント配線板の製造法として、回路およびスルホール導通めっきを化学めっき法により形成するアディティブ法が、近年採用されるようになってきた。

アディティア法においては、接着剤付き基板の 回路部以外の部分に化学めっき用レジストを被覆 形成し、化学めっきにより回路を形成する。これ らの化学めっき用レジスト樹脂組成物として、然 硬化型のエポキシ樹脂組成物(特開昭54 - 013574 号公報、特開昭58 - 009398号公報、特開昭59 - 1171 96号公報等参照)が知られている。

また、光ラジカル重合系の化学めっき用レジスト樹脂組成物が、特開昭60-121443号公報等に開示されている。

一方、エポキシ樹脂の光重合開始剤として、光 感知性芳香族オニクム塩(特開昭50 - 151996号公 報、特開昭50 - 151997号公報、特開昭50 - 158680

ように予めめっき前処理を施した接着剤付き 昼仮に、過酷な化学メッキ条件に耐えるレジスト被膜を回路形成部以外に形成することが要求される。

また、このレジストは、永久レジストとしても 使用されることから、電気絶縁性、耐溶剤性、半 田耐熱性、耐湿性等の永久レジストに要求される 号公银等参照)が開示されて以来、各種の光カチーオン型光感知性化合物を光重合開始剤とし、エポキシ間脂を主硬化成分とする光カチオン重合素には、保護皮膜、組織皮膜、印刷インキ、フォトレジストなどの極めて多様な用途が記載されている。 本発明者等の一部は、このエポキシ間脂を主成分とする光カチオン重合系の化学めっき用レジスト間脂組成物を、特開昭62-273221号公報および特別昭62-273226号公和に開示した。

また、エポキシ化合物にリン酸エステル化合物を配合した光ラジカル重合系の樹脂組成物が、特別四59-152922号公報および特別昭61-9427号公報に開示されている。しかしながら、本発明に関わるエポキシ化合物に、置換基としてエポキシ医を有する有機基とラジカル重合性官能基の双方を有するリン酸エステル化合物を配合した光カテオン重合系の樹脂組成物は知られていない。

(発明が解決しようとする問題点) アディティブ法においては、めっきが折出する

指特性も要求される。

前記引用した然便化型のレジスト樹脂組成物を用いてレジスト被膜をパターン形成する場合、然便化に長時間を関するばかりでなく、硬化時間がほかの形成が困難である。また、光ラジカル退合系のレジスト樹脂組成物の場合には、カル退合系のレジスト樹脂組成物の場合には、ついては時間が大幅に短縮されるものの、耐化学ののにない、

一方、前記引用した光カチオン盤合系のレジススト借船組成物の場合には、、前記緒特性をほぼは、前記緒特性をほぼは、前記 結 特性をほぼな、前記 が、工業 のに 採用するには、前記 めっき前処理を施した は 接着利力 き 塩の の 密着性 に 、 さらに 改善すべき 間壁 点を有していた。 した で に イティブ 法で 使 用 されるめっき 前処理を 旋 で に ボティブ 法で 使 用 されるめっき 前処理を 旋 に に た な に 、 プェノール 樹脂、 アクリロニトリルー

ブタジェン・ゴム等に炭酸カルシウム等のフィラ - を配合した接着剤を塗布、硬化させ、さらにめ っき前処理を施したもので、その接着刑表面には 化学的敵化を受けて生成した極性の官能基が存在 し、また、その接着削退面は微幅な凹凸を有する 祖面となっている。その結果、環境温度や温度の 影響を受けて基板表面の吸温状態が大きく変化す ると共に、イオン性不能物が接着剤表面に存在し ている。したがって、前記引用したエポキシ樹脂 を主成分とする光カチオン重合系の樹脂組成物を レジストとして使用し、光硬化した場合に、接着 利表面においてレジストが未硬化なったり、ふく れるなどの密表性不良が発生する。この原因は、 接着剤表面のイオン性不钝物によって光カチオン 重合反応が低下するためと推定される。

すなわち、化学めっき用レジストには、この接 若剤表面の吸湿状態の違いやイオン性不純物の存 在下においても安定に硬化し、ふくれの発生を防 ぎ完全に密着すること、ならびに、異常めっき折 出防止性、耐めっき液性、めっき液非汚染性など

成分A:1分子中に少なくとも2個のグリンジ ック型エポキシ樹脂等のように、1分子中に2個 ルエーテル基を有し、かつ、このグリシジルエー テル基が芳香環またはシクロヘキサン環に直接結 合したエポキシ樹脂

成分 B: 下記一般式(1)

(ここに、Rº は、エボキシ基を有する有機器、 R は、ラジカル進合性官能基を有する有機基お よび R² は、 R⁰, R¹ 以外の有機基を表し、 a お よびりは、1または2、cは0または1であり、 かつ a + b + c = 3 である。) で表されるリン酸エステル化合物

成分C:光感知性芳香族オニウム塩

硬化成分であり、たとえば、ピスフェノール A 型 エポキシ樹脂、ピスフェノールド型エポキシ樹脂、 とせず、反応時間も極めて短い。反応温度は、一 水添ピスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノー ルノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラ

が要求される。

本発明は、前記した接着剤表面で安定して硬化 し、かつふくれがなく強固に密着し、回路間への 調の異常折出のない、耐めっき液性の優れた化学 めっき用レジスト樹脂組成物を提供することをそ の目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明者等は、前記目的を逸成すべく鎖意研究 した結果、光感知性芳香族オニウム塩を光重合開 … 始剤とする光カチオン顕合系において、 言能基が 芳香環またはシクロヘキサン環に直結したエポキ シ化合物を主硬化成分とし、特殊なリン酸エステ ル化合物を配合した光硬化型の樹脂組成物が、接 着刑表面の吸湿状態の違いやイオン性不純物の存 在下においても安定に硬化し、ふくれが発生せず 密着性が優れまた、耐めっき液性に優れることを 見出し、本発明を完成した。

本発明は、下記成分A.B.およびCを含有す ることを特徴とする化学めっき用光硬化型レジス ト樹脂組成物である。

以上の芳香環またはシクロヘキサン環に直結した グリシジルエーテル益を有する多官能エポキシ樹

本発明において、成分Bの一般式(I)で表される リン酸エステル化合物は、下記一般式(2)

(ここに、R', R* ならびにa, bおよび c の関 係は、前記と同じ家味を要す。)

で表されるリン酸エステル化合物 (化合物 B')と 分子内に 2 個以上のエポキシ基を有するエポキシ 化合物との付加反応により合成される。合成反応 における両成分の当量比には特に制限はないが、 本発明において、成分Aのエポキシ樹脂は、主 エポキシ化合物が過剰であることが好ましい。ま た、この反応は、発然反応であり特に触媒を必要 70~200 での範囲で選択することが可能であ るが、0~120℃の短期が好ましい。

特閒平1-209442(4)

したがって、この反応は、レジスト間間組成物の調製前に、前記化合物 B。と多官能エポキシ化合物とを予め反応させて一般式(1)で表される成分Bとして配合してもよく、また、成分 Bを除いた間間組成物に一般式(2)で表される化合物 B.および要すれば多官能エポキシ化合物を配合してレジスト間間組成物を調製してもよい。

一般式(2) で喪される化合物 B' のリン酸エステル化合物として、たとえば、

日本化薬 脚製 商品名カヤマー PM 1. 同 PM 2. 同 PM 2.

共栄社油脂化学工築瞬製 商品名ライトエステルPA, 同PM

新中村化学工業 時限 商品名NKエステルSAなどが使用できる。

一方、これらの化合物 B° と反応させる多官能 エポキシ化合物として、前記成分 A として例 示し たエポキシ化合物および後述する反応性希釈剤と して使用されるエポキシモノマー中分子内に2個 -以上のエポキシ茲を有するものが使用される。

成分 C の光感知性芳香族オニウム塩は、光カチ オン重合開始剤であり、可視光線、紫外線などの 活性エネルギー級の照射によりルイス酸、あるい はプレンステッド酸を放出する、たとえば、第VI ·a族元素の芳香族オニウム塩、第VIa族元素の芳 香族オニウム塩、第Va族元素の芳香族オニウム 塩等 (特公昭52-014277号公報、特公昭52-0142 78号公報、特公昭52-014279号公報等参照)であ る。具体的には、テトラフルオロホウ酸トリフェ ニルフェナシルホスホニウム、ヘキサフルオロア ンチモン敵トリフェニルスルホニウム、ヘキサフ ルオロアンチモン敵ジフェニル〔 4- 〔フェニル チオ) フェニル】 スルホニウム、ピスヘキサフル オロアンチモン敵 S,S,S'.S'ーテトラフェニルー S.S'- (4.4' ーチオジフェニル) ジスルホニウ ム、テトラフルオロホウ酸ジフェニルヨードニウ ム、およびこれらの芳香環にOH基、アルコキシ ル基、アルキル基等の置換基が導入された誘導体

等が使用される。

本発明において、前記成分以外に所望により各 を 種の樹脂分、反応性若訳剂、充填剂、着色料、粘 度調整剂、消泡剤、レベリング剤、溶剤等の添加 剤を添加することができる。

これらの母語分として、組成物の一般的な印刷特性やレジスト物性の改善が期待できる前記成分
A 以外のエポキシ樹脂の他、各種の合成樹脂が使用でき、これらは成分 A のエポキシ樹脂 1 0 0 重 翻記に対し1 0 0 重 数部に対し1 0 0 重数部を越えない範囲で使用される。

反応性 治 択 剤 として エボキ シモノマー 超 を用いることができる。エボキシモノマーとして、 たり たば、 ブチルグリ シジルエーテル、 アリルグリンジルエーテル、 ロークーン・リーブチルフェニルグリンジルエーテル、 ブローチレングリコールジグリンジルエーテル、 ポリ プロレングリコールジグリンジルエーテル、 ポリ プロ

ピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、2 - オクチルグリシジルエーテル、グリセロールトリグリンジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテルなどを使用することができる。

また、、ラジカル が な 合 か 可能 な な ン ゼン、、 グ グ リ シ ジ が で と え ば 、 ス チ レ レ ツ り リ シ ジ ル ル グ リ シ ジ ル ル ク リ リ レ ー ト 、 ア ク リ レ ー ト 、 2 ー エ チ レ ル ル ー ト 、 2 ー エ チ レ ル ル ー ト 、 ル ー ト 、 ル ー ト 、 ル ー ト 、 ル ー ト 、 ル ー ト 、 ル ー リ グ グ ロ ー ル ル リ グ カ ー ル ル リ ガ カ ー ル ル カ カ リ で カ カ リ で カ カ の で か れ れ に は こ 種 知 上 の は な れ の 最 独 ま た は 2 種 以 上 の 混 合 で 性 希 釈 剤 は 、 1 種 の 単 独 ま た は 2 種 次 と し て 使用 する こ と が できる・・

特開平1-209442(5)

反応性希釈剤は、成分 A および成分 B の合計量の 1 0 0 重量部に対して、 1 0 0 重量部以下の範囲で使用される。反応性希釈剤が 1 0 0 重量部を越えると、硬化皮膜の物性が低下し好ましくない。

充塡剤として、たとえば、シリカ、 観油性シリカ、 タルク、 ベントナイト。 ジルコニウムシリケート、 粉末ガラス等を挙げることができる。

着色料として、たとえば、アルミナ白、クレー、没数パリウム、硫酸パリウム等の体質飼料、亜鉛 単、鉛白、黄鉛、鉛丹、群芹、甜育、酸化チタン、クロム酸亜鉛、ベンガラ、カーボンブラック等の の 無 殺 顔料、 ブリリアントカーミン 6 B 、パーマシア ストレッド R 、ベンジジンイエロー、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーン等の有機 ダイレクトスカーレット、ダイレクトオレンジ等の 値 と 染料などが挙げられる。

枯度調整剤として、ベントナイト、シリカゲル、 アルミニウム粉末等を、消泡剤またはレベリング

また、活性エネルギー線の限射による光硬化後、加温チャンバーを用いて加熱処理を施すことにより、 硬化皮膜の特性をさらに向上させることができる。後加熱処理条件は、通常、 5 0 ~ 1 8 0 で温度に 2 ~ 2 0 時間保持して行う。

(作用)

本発明は、前記したように多官能エボキシ樹脂 (成分A)、エボキシ基およびラジカル蛋合性官 能益を改換器に有するリンはエステル化合物(成分B)、および光カチオン蛋合開始剤(成分C) を含有することを特徴とするアディティブ法によるプリント配線板の製造に使用されるスクリーン 印刷法用の化学頃めっき用光硬化型レジスト樹脂

刑 と し て 、 シ リ コ ー ン オ イ ル 、 フ ッ 素 系 界 面 活 性 剤 、 非 水 系 の ア ク リ ル 共 重 合 体 、 エ チ レ ン ー α ー オ レ フ ィ ン 共 重 合 体 、 ポ リ ブ タ ジ エ ン 樹 脂 、 水 添 ポ リ ブ タ ジ エ ン 樹 脂 等 を 挙 げ る こ と が で き る 。

さらに、溶剤として、ケトン系溶剤、エステル 系溶剤、エーテル系溶剤、脂肪酸類、芳香族炭化 水器類が挙げられる。

これらの添加剤は、組成物の本質的な特性を損なわない範囲、好ましくは、全樹脂分100重量部に対し200重量部以下、さらに好ましくは100重量部以下の範囲で添加使用することができ

本発明において、前記成分 A . B および C の配合 割合は、成分 A と成分 B との合計 1 0 0 重量部中、成分 A が 9 9 ~ 4 0 重量部であり、成分 A と成分 B との合計にその他の 樹脂分を加えた全 樹脂分 1 0 0 重量部に対し、成分 C 0.1~ 2 0 重量部である。

本発明の組成物は、その塗布皮膜に200~5

組成物である。

本発明において、成分Aの多官能エポキシ切脂は、光硬化性に優れ架橋密度の大きな強靱な硬化皮膜(レジスト皮膜)を形成する。

成分Bは、めっき前処理を施した接着剤表面と の親和性が振めて良好な成分であり、接着刑妻面 に対するレジスト樹脂組成物の濡れ性が改善され、 その結果レジストの硬化性が向上し、且つふくれ がなく接着剤表面への密着性が向上する。また、 成分目は、ラジカルな合性官能なおよびエポキシ 茲を置換器として有することにより、 速硬化性の 成分であり、硬化後は硬化物の一部として接着剂 **炎面に強固に密着したレジストとなる。さらに、** スクリーン印刷インキとした場合には、漆原化性 の作用により、樹脂組成物の接着利表面へのにじ み出し、レジストパターンの流動による解像性の 低下が防止され、高速度、かつ、高精度のパター ン形成が可能となる。 成分Cの光感知性芳香族 オニウム塩は、活性エネルギー線の照射によりカ チオンおよびラジカルを発生し、成分人等のオキ

符開平1-209442(6)

シラン環および ラジカル 重合 可能な官能基の重合を開始させる光重合開始削として作用する。

以上説明したように、本発明の化学めっき用光 硬化型レジスト 樹脂組成物は、成分、 B および C の相互作用により、気候の地域変化、季節変動、 天候、気象条件の変化等の作業環境の大きな変動 に対しその影響を受けず、接着利表面で安定に硬 化し、接着利表面に強固に密着してふくれが助止 できる。

(実施例)

本発明を、実施例および比較例により、さらに詳細に説明する。

ただし、本発明の範囲は、以下の実施例により 何等限定されるものではない。

なお、以下の例中、「部」および「%」は、断りのない限り重量基準である。

(i) 化学めっき用光硬化型レジスト樹脂組成物の 週割

成分 A の多官能エポキシ樹脂 (a-1)~(a-6)、成分 B のリン酸エステル化合物 (b-1)

ただし、比較試料(C-2)は、成分 A. 成分 C および添加物を混合した後、成分 Bとして成分替号 b-4のリン酸エステル化合物 (化合物 B')を加えて本混練し調製した。

~ (b - 3) および (b' - 1) ~ (b' - 3) ならびに比較用のリン酸エステル化合物 (b - 4) 、 (b - 5) および (b' - 4) ~ (b' - 8) 、 および成分 C の光感知性芳香族オニウム塩として~キサフルオロアンチモン酸トリフェニルスルホニウムのプロピレンカーボネート 5 G % 溶液の各体の分に、各種添加剤 (x - 1) ~ (x - 1 0) を加え、スクリーン印刷用インキの使用形態とした化学めっき用光硬化型レジスト 樹脂 組成物の本発明試料 (A - 1) ~ (A - 6) および比較試料 (C - 1) ~ (C - 6) を調製した。

樹脂組成物の調製に用いた多官能エポキシ樹脂
(a-1) ~ (a-6) を第1表に、リン酸エステル化合物 (b-1) ~ (b-5) および (b'-1) ~ (b'-8) を第2 表および第3 表に、また、これらの配合を第4 表に示す。

各試料は、成分 A および B の所定費に、成分 C 3 部を添加して 提件溶解した後、 各種添加物の 所定量を加え、 慣復機を用いて約 1 時間予備混練した後、 三本ロールを用いて本混練して調製した。

度え	2		歌	9	郑	ى	5~10
指示	24	=	囮	=	100	囮	ò
# 2	湖	85	00	96	80	02	
H #	mc	_	3	_		2	
34	益	2	2	2	6.3	0 1	
= H	48		VI	٧ŧ	۸	٧	1
	5						
Ð	Dal	2	9	9	8	99	1300
数字	*	'n	ā	4	in.	7	13
		_	_		_		聖
							水煮浴加ビスフェノ − ルA型エポキシ樹脂
	1		1		===	32	
		DE	270	172	2	2	**
35	ź I	35	75	華	#	#	н
		•>	2	-2	*	*	到
		+	#	#	H	1	<
		4	1 *	#	断	垂	1 5
		EV	31	37	1,	1	
		¥	1	<u>.</u>	10	in	н
		7	=	₹ .	#	*	1
4	t i	1	1	1	1:	1	K
		1	1.	1.	1 3	1 3	1 7
		1	1 7	,"	1.	1	
		1,7	1 %	1 %	1	1	1 KK
		بد	77	12		0	*
*	ak-	-	~	6	4	ın	9
		1	1 !	1 1	1 '	1 1	1
艳	1630		L		1 "		
	数字は グリンジ ド ボ 花っ ストー・ ト ボ ボ ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	分 你	分 名 春 場合 名 本 か 出 か カイム 本 か 出 カイム 本 か 出 25 -1 ビスフェノールA型エボキン世船 370 2 185 100	分 名 存 数 方 上 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4<	分 名 存 数平均 グリンジ エ ボ 粘 ルエーテ キ ツ ボイ 分子屋 ル 本数 当 当 当 2 5 100 -1 ビスフェノールA型エボキン樹脂 310 2 185 100 -2 ビスフェノールA型エボキン樹脂 900 S 2 500 図 2 ビスフェノールF型エボキン樹脂 900 S 2 190 100	分 名 存 数 分子母 ルエーテキン ボイ 指 -1 ビスフェノールA型エボキン樹脂 310 2 185 100 -2 ビスフェノールA型エボキン樹脂 900 5 2 500 図 -3 ビスフェノールF型エボキン樹脂 400 5 2 190 100 -4 フェノールノボラック型エボキン樹脂 580 ろ 180 100	分 名 存 数 が が が お お -1 ビスフェノールA型エボキン出路 370 2 185 105 -2 ビスフェノールA型エボキン出路 900 5 2 500 図 -3 ビスフェノールA型エボキン出路 400 5 2 190 100 -4 フェノールノボラック型エボキン出路 580 > 3 180 図 -5 クレゾールノボラック型エボキン出路 450 3 180 図

	40		霊	称
i	ピスアクリロイルオキシエチルとドロキシホスフェート			
L	メタアクリロイルオキシエチルジヒドロキシホスフェート			
	アクリロイルオキシエチルジヒドロキシホスフェート			
	ジプチルホスフェート	퐈	23	E
	ジオクチルヒドロキシホスフェート	#	5 ¥	Œ
	トリ (アクリロイルオキシエチル) ホスフェート	井	*	Œ
	ジフェニル (アクリロイルオキシエチル) ホスフェート	Ħ	兹	旺
	トリーロープチルホスフェート	#	衮	旺

称				比较用	比较用
盔				井	井
反応開始温度 七	3.0	5.0	1 0	3 0	5 0
反応重要比 a:b'	95: 5	90:10	90:10	80:20	90:10
リン数エステル代合物 6. 番 号号	b' ~ 1	p, - 2	b 3	b - 4	p 3
エボキン化合物 は 成分階号	a - 1	e - 6	s . s	- m	a - 3
改善分号	1 1	5 - q	b - 3	b - d	5 - 5

							3	4	表	化学	りっき月	光图	と性レジ	スト	United	物值	合	自起到	B)							
		n	i 分 A	ı	水牛	シ樹	脂		成分	В	また	は	化合	初	в '		逐 加				tre	茂	5	}		
1A	科番号	a-1	a-2	a-3	a-4	a-5	a-6	b-1	b-2	b-3	b-4	b-5	b'-1	ხ ' ¢6	b'-7	p8	x-i	x-2	x-3	и-4	x-5	x-6	x-7	x-8	x-9	x-10
	A - 1	-	35	_	_	_	5	50	-	-	-	-	-	1	-	-	5	10	-	2	10	-	1	1.5	2.5	_
*	A - 2	_	_	10	-	25	-	_	50	-	-	_	-	_	-	_	5	_	10	2	10	-	1	1.5	2.5	-
発	A - 3	20	-	_	30	-	-	-	i ,	40	-	-	- J	_	_	_	-	-	10	2	1	10	l	-	_	5
明	A-4	_	5	-	20	-		60	-	-	-	_	-	-	- 1	-	-	-	15	2	-	10	1	1.	_	5
8	A - 5	_	10	-	10	20	-	-	-	45	-	-	-	T	-	-	5	10	-	2	- 1	10	1	1.5	2.5	-
	A - 6	60	10	-	-	_	10	_	_	_	-	-	5	-	-	-	-	5	10	2	10	-	1	1.5	2.5	-
-	C-1	50	35	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	2	10	-	1	1.5	2.5	-
比	C - 2	_	_	10	_	25	_	-	-	-	50	-	-	-	_	-	5	_	10	2	10	-	1	1.5	2.5	-
	C - 3	20	-	 	30	20	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	5	-	10	2	-	10	1	_	-	5
較	C-4	60	5	-	20	-	-	-	-	-	-	-	 -	5	_	-	-	-	15	2	-	10	ı	-	_	5
ı:i	C-5	60	5	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	15	2	-	10	1	_	_	5
	C - 6	60	-	_	-	25	-	-	T-	 -	T -	l -	-	-	-	5	-	10	-	2	_	10	i	1.5	2.5	-

×-l:t-プチルフェニルグリシジルエーテル

x - 4:酸化ケイ素粉末

x-8:シリコーンオイル

x-2; トリプロピレングリコールジグリンジルエーテル x-5;ジルコニウムシリケート初末 x-9;アクリル酸エステルコポリマー

x-3:トリプロピレングリコールジアクリレート x-6:タルク粉末

x - 10: 水添ポリプタジエン

x-1:フタロンアニングリーン

松英誠定:ピステスターVT-04(リオン社塾) 2号ローター使用

特開平1-209442(8)

(2) スクリーン印刷および硬化皮膜の形成

> 条件 A 35 T 85 % R H 条件 B 25 T 85 % R H

条件C 10℃ 50% RH

ついで、前記第(1) 項で調製した各ば料を、回路 幅、回路間隔共に 0. 2 0 mm のパターンを有する 3 0 5 メッシュのポリエステルスクリーン (張力 1 1 x g / cd) を用い印刷した。ついで、印刷塗膜 に高圧水銀灯 (8 0 W / ca × 2 灯) を用いて活性 光線を 1 0 秒間 照射し、硬化させた。

前記第 (2) 項 と 同様 の 方法 で 調 製 し た 便 化 皮 膜 の 扱 面 積 が 4 0 0 0 は 数 片 を 、 前 記 第 (3) 項 と 同 一 の 条 件 の 化 学 期 め っ き 液 1 2 0 時 間 浸 道 し て 取 り 出 し た 後 、 費 金 底 処理 を 施 し た ス テ ン レ ム 鋼 板 を こ の 化 学 期 め っ き 液 む 切 い か ら 1 2 時間 保 作 し 、 ス テ ン レ ス 鋼 板 に 切 め っ き 膜 を 折 出 し た が ら 1 2 時間 保 作 し 、 ス テ ン レ ス 鋼 板 に 切 め っ き 膜 を 折 出 ら り 離 し 、 化 学 頃 め っ き 液 汚 染 性 試 験 体 と し た 。

前記第121項で形成した硬化皮膜、第131項の化学 钢めっき処理後の硬化皮膜および第41項の化学めっき被汚染性試験体について、下記の試験を行い 結果を第5 妻に示した。

(a) · 印剔硬化皮膜の外観

印刷および硬化皮膜について、平滑性、光沢性、はじきおよびにじみの有無を顕微鏡で観察した。また、ふくれの有無を観察した。にじみは、10μm以下を含格とした。

(3) 化学期めっき試験体の調製

前記第20項で調製した各試料の硬化皮膜を形成した基板に、下記の条件で化学調めっきを施し、 化学網めっき試験体を調製した。

(回) 化学網めっき液組成

硫酸铜 : 1 0 g/l

エチレンジアミン 4 酢酸:30 g/4

37%ホルマリン液 : 3mℓ/ℓ

ポリエチレングリコール (分子量 6 0 0)

: 20 m l / l

α - α' ジピリジル : 35 m g / ℓ

水酸化ナトリウム : p H 1 2.8 (20 t)

に調整する量

水 :全体を1 8 に調整

するが

(b) 浸润杂件

化学調めっき液温度 :70 で

浸漬時間 : 2 0 時間

農拌 : 空気吹き込み

(4) 化学網めっき液汚染性試験体の調製

(b) 耐鋼めっき液性

① 裂化皮膜の変質

前記第回項で調製した試験体について、化 学期めっき処理による変質の有無を目視観察した。

② 表面绝缘抵抗

硬化皮限表面に 単電 ベーストを用い、 J I S Z - 3 1 9 7 の 図 2 に 準 態 し て 桁型 回 路 バクーンを 形成 し、 D C 5 0 0 V × 1 分 印加 の 条件で 初期表面 絶縁抵抗値および 4 0 ℃ × 9 5 % R H × 2 4 時間の吸湿試験後の表面絶縁抵抗値を実測した。

⑤ 密着性

試験体を260℃の半田浴に10秒間フローした後、硬化皮膜に1mm角のクロスカットを入れ、セロテープによる調難試験を行った。

④ 耐溶剤性

試験体をメチルエチルケトンに3時間浸漬した後、外観の変色および変質の有無を目視観察した。

(c) 化学调めっき液污染性

① 網めっき折出速度 重量法により測定し、平均折出速度を算出 した。

② 網めっき膜伸び率および抗張力 引張り速度2mm/分の条件で網めっき膜の伸び率および抗張力を測定した。

(は) めっき折出状態

① 回路間異常折出

顕微鏡を用い、回路間に折出した胴粒子の 有無を観察した。

第 5 装 レジスト 特性

Γ.			de l	基	EDR	问硬 化	比皮斯	交特	ŧ	젊	めっき	液性		め-	き液だ	5染性		
	7	が	料号	基板処理条件	平滑性	光沢性	はじき	にじみ	ふくれ	表面抵抗 初期値	亢値(Ω) 吸湿後	密着性	耐溶剂性	平析速 / 加皮	仲び率%	抗强力	回め異析	旧き常出
				Α	0	0	0	0	0	2.3×10'4	0.94×10'4	100/100	0	2.1	7.2	31.4	1555	L
	1	Α-	- 1	В	0	0	0	0	0	2.1×1014	1.1 ×10'4	100/100	0	2.3	7.1	30.9	無	L
				С	0	0	0	0	0	2.1×10'4	0.95×10'*	100/100	0	2.4	7.5	29.5	無	L
Ì				A	0	0	0	0	0	1.7×10'	0.96×10''	100/100	0	2.0	8.1	31.3	無	L
	2	Α-	- 3	В	0	0	0	0	0	1.9×10'	0.93×10'*	100/100	0	2.1	8.5	31.4	無	L
奖				С	0	0	0	0	0	1.4×10'4	0.98×10'4	100/100	0	2.3	8.4	31.0	無	L
	3	Α -		A	0	0	0	0	0	1.4×1014	0.91×10'	100/100	0	2.2	8.3	29.1	無	L
			. 3	В	0	0	ဂ	0	0	2.0×10'4	0.91×10'4	100/100	0	2.2	8.2	29.6	ÜĦ	L
16				С	0	0	0	0	0	1.6×10'*	0.90×10'4	100/100	0	2.1	8.7	30.5	無	L
				A	0	0	0	0	0	1.6×10'4	0.94×10'4	100/100	0	2.5	8.1	31.4	無	し
	4	Α-	- 4	В	0	0	0	0	0	1.4×10'4	0.92×10'*	100/100	0	2.4	7.9	31.7	無	L
				С	0	0	0	0	0	1.3×10'	0.92×10'4	100/100	0	2.2	8.3	30.8	int	L
154	5	Α-		Α.	0	0	0	0	0	1.1×10'4	0.85×10'4	100/100	0	2.3	8.5	30.9	無	L
			5	В	0	0	0	0	0	1.4×10'4	0.93×10'4	100/100	0	2.4	8.4	31.1	無	L
1				С	0	0	0	0	0	1.9×10'4	0.94×10'4	100/100	0	2.1	8.7	31.0	無	L
				A	0	0	0	0	0	2.0×1014	0.85×10'*	100/100	0	2.3	8.8	31.2	焦	L
	6	Α-	- 6	В	0	0	0	0	0	2.3×10'4	0.88×10'*	100/100	0	2.3	8.6	30.8	m	L
				С	0	0	0	0	0	1.9×10'4	0.93×10''	100/100	0	2.3	8.4	30.2	無	L

							第	5	丧	レジフ	1、1、特性	(つづ	a)					
			dest	基板	知度	引硬 (L 皮 l	英特!	ŧ	虧	めっき	液性		8 5-	き被礼	5染性	1==1 12	ни .
- 76		試	*4	処	平	光	は	42	4.	表面抵抗	〔値 (Ω)	密着性	頭	平均	伸び	抗張力	回当め	, a
\$	f	퐒	号	処理条件	平滑性	光沢性	はじき	じみ	くれ	初期値	吸湿後	性	溶剂性	平均出度 μπ/hr	率	kg f	異析	常出
				Α	0	0	0	0	×	3.0×10'4	2.3 ×10'4	×	0	2.2	8.1	30.0	無	L
	1	c·	- 1	В	0	0	0	0	×	4.7×1014	3.4 × 1014	×	0	2. 1	8.3	29.8	無	L
				С	0	0	0	0	0	5.1×10'4	3.9 ×10'4	0	0	2.4	7.9	30.5	無	L
				A	0	×	0	×	0	1.5×1014	0.72×10'4	0	0	2.5	6.7	31.3	有	b
	2	c.	- 2	В	0	×	0	×	0	2.0×1014	0.82×1014	Ö	0	2.3	7.1	32.3	有	b
比				С	0	×	0	×	0	1.8×1014	0.81×1014	0	0	2.2	7.1	31.7	有	b
				A	0	×	0	×	0	1.9×10'4	0.92×1014	0	0	2.1	5.3	33.1	有	ŋ
	3	c.	- 3	В	0	×	0	×	0	1.8×10'*	0.71×10'4	0	0	2.4	3.7	33.4	有	9
				С	0	×	0	×	0	2.2×1014	0.79×101*	0	0	2.3	4.1	31.3	有	9
較				Α	0	×	0	×	×	1.4×1014	0.61×1014	×	0	2.1	3.7	33.9	有	9
	4	c.	- 4	В	0	×	0	×	×	1.8×1014	0.66×10'4	×	0	2.3	2.7	32.4	存	b
				С	0	×	0	×	0	2.0×10'4	0.50×10'4	0	0	2.4	4.5	33.1	有	ŋ
64				٨	0	×	0	×	×	0.14×10'4	0.09×10'4	×	0	2.0	2.8	32.7	有	ŋ
	5	c.	- 5	В	0	×	0	×	×	0.33×10'	0.07×1014	×	0	2.6	2.4	33.5	有	ŋ
		l		С	0	×	0	×	0	0.21×10'	0.08×10'4	0	0	2.4	2.2	32.9	有	'n
				٨			-											
	6	C-	- 6	В		暌	化	不	良	(評価)	下能)							

前記支施例(第5表)に示したように、本発明の化学めっき用光硬化型レジスト 樹脂組成物:試料(A-1)~(A-6)は、アディティで法のプリント配線板の製造で要求される接着刑表面での安定した硬化性およびよくれがなく密着性が改替されるばかりでなく、光沢性、にじみなどの印刷硬化皮膜特性、耐めっき液性、めっき液非汚染性などの端特性の何れもが、極めて優れている。

С

(発明の効果)

本発明の化学めっき用光硬化型レジスト樹脂組成物を用いることにより、レジストの接着剤製面における安定した硬化性およびふくれが防止でき、接着剤製面への密管性が改善される。このレジスト皮膜は、耐めっき液性およびめっき液非汚染性にも優れるため、化学調めっき液の緩り返し使用回数を増加することができ、さらに、光硬化を提

用することから、従来の無硬化に比較してその硬化時間を大幅に短昭することができる。したがって、アディティブ法、特にフルアディティブ法によるプリント配額板製造の工業化を可能とする。

前記実施例においては、本発明の化学めっき用レジスト份別組成物のスクリーン印刷用インキとしての 照接のみを示したが、 その耐薬品性、 電気 協縁性、 半田耐然性等を利用することにより、 フォトレジスト、 半田レジスト、 各種保護鑑料、 オフセットおよびロータリー 印別等の各種インキとしても使用することができる・

本発明は、アディティブ法によるブリント配線板の工業的な製造を可能とする化学めっき用光硬化型レジスト樹脂組成物を提供するものであり、 その産業的営装は極めて大きい。

特許出願人 (430) 日本曾選株式会社 (510) 株式会社日立製作所代理 人 (7125) 株 山 吉 奥

第1頁の続き

⑫発 明 者 川 本 峰 雄 茨城県日立市久慈町4026 株式会社日立製作所日立研究所

⑫発 明 者 村 上 敢 次 茨城県日立市久慈町4026 株式会社日立製作所日立研究所

内